

十、响应（投标）人商务信息公示表

响应（投标）人商务信息公示表

编号	响应（投标）人名称	企业业绩		在施或新承接工程（如有）	拟派项目负责人			技术负责人（如有）		
1	上海电子工程设计研究院有限公司	业绩 1	项目名称：上海星微源科技有限公司厂房装修工程 建设单位：上海星微源科技有限公司 建设规模：4014.46 m² 合同金额：8000000 元 开竣工日期：2024.11.15-2025.1.15 项目负责人：蒋翊	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期： 项目负责人：	业 绩	业绩 1	项目名称：配套半导体设备特种电机(光刻机领域)生产线建设装修工程 建设单位：雅科贝思精密机电(上海)有限公司 建设规模：3088.75 m² 合同金额：2788000 元 开竣工日期：2025.8.31.-2025.12.29	业 绩	业绩 1	项目名称：上海星微源科技有限公司厂房装修工程 建设单位：上海星微源科技有限公司 建设规模：4014.46 m² 合同金额：8000000 元 开竣工日期：2024.11.15-2025.1.15

2	上海电子工程设计研究院有限公司	业绩 2	项目名称：新能源电子组件生产线技术改造项目 建设单位：苏州路之遥科技股份有限公司 建设规模：6074.8 m² 合同金额：7450000 元 开竣工日期：2025.6.6-2025.11.3 项目负责人：胡毅	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期： 项目负责人：		业绩 2	项目名称：易卜半导体先进封装产线装修项目 建设单位：上海易卜半导体有限公司 建设规模：11293.4 m² 合同金额：55000000 开竣工日期：2022.10.10-2023.5.4		业绩 2	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期：
3	上海电子工程设计研究院有限公司	业绩 3	项目名称：配套半导体设备特种电机(光刻机领域似工程情况) 生产线建设装修工程 建设单位：雅科贝思精密机电(上海)有限公司 建设规模：3088.75 m² 合同金额：2788000 元 开竣工日期：2025.8.31-2025.12.29 项目负责人：张磊	项目名称： 建设单位： 建设规模： 合同金额： 开竣工日期： 项目负责人：	工作年限	22 年		工作年限	18 年	